

檔 號：  
保存年限：

## 財團法人工業技術研究院 函

地址：31057新竹縣竹東鎮中興路4段195號  
承辦人：李俊瑩  
電 話：03-5918289  
電子信箱：nicole.lee@itri.org.tw

受文者：高雄醫學大學

發文日期：中華民國107年06月11日  
發文字號：工研電字第1070010054號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(1070010054A00\_ATTACH1.docx)

主旨：第九屆國際柔性和印刷電子大會(The International Conference on Flexible and Printed Electronics, ICFPE)訂於2018年9月25日至28日舉辦，敬請轉知 貴校師生踴躍報名參加並投稿，詳如說明，請查照。

說明：國際柔性和印刷電子大會(The International Conference on Flexible and Printed Electronics, ICFPE)為韓/日/台灣/大陸輪流主辦的國際研討會，第九屆ICFPE謹訂於2018年9月25日至28日假中國常州舉辦，函請 貴校協助於網站公告活動訊息，廣邀相關領域師生及先進專家共襄盛舉。

- 一、活動名稱：ICFPE 2018 第九屆國際柔性和印刷電子大會。
- 二、日期：2018年9月25日至28日。
- 三、地點：中國江蘇省常州市新北區河海東路56號(Grand Metropark Universal Dinosaur Town Hotel in Changzhou)。
- 四、早鳥截止日：7月30日。輸入大會優惠代碼(czipeil!)



可以享受額外5%的折扣。報名網址：<http://www.icfpe.org.cn/registration-guide/>。

五、摘要截稿日：6月30日前須於線上提交摘要。2018年6月30日至7月15日，大會將以mail通知投稿者審查結果。投稿者需於7/30以前報名註冊以享有早鳥報名優惠。投稿網址：<http://www.icfpe.org.cn/call-for-paper/>。

六、ICFPE 2018大會網址：<http://www.icfpe.org.cn/>。

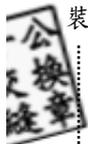
七、明年ICFPE又將來台，並與IMPACT (14th International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology)合作舉辦，力邀今年共襄盛舉、為ICFPE 2019暖身。

八、惠請 貴會協助公告活動消息，並將活動資訊轉知相關領域會員與先進專家。檢附ICFPE 2018會議內容，敬請查收參閱。

九、如有進一步詢問或問題，請聯絡：  
李俊瑩 Nicole Lee  
Conference Secretariat of ICFPE 2019  
TEL : +886-3-591-8289  
Email : [nicole.lee@itri.org.tw](mailto:nicole.lee@itri.org.tw)

正本：國立交通大學、國立臺灣大學、國立清華大學、國立臺北科技大學、國立臺灣海洋大學、國立臺灣師範大學、國立陽明大學、大同大學、國立中央大學、國防大學、長庚大學、元智大學、萬能科技大學、國立聯合大學、明新科技大學、國立中興大學、逢甲大學、中山醫學大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、明道大學、建國科技大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學、國立中正大學、國立嘉義大學、吳鳳科技大學、國立成功大學、國立臺南大學、南臺科技大學、崑山科技大學、國立中山大學、國立高雄科技大學、國立高雄師範大學、國立屏東大學、國立東華大學、大葉大學、中原大學、國立臺北大學、國立高雄大學、國立臺灣科技大學、國立屏東科技大學、國立勤益科技大學、東海大學、輔仁大學、東吳大學、淡江大學、世新大學、銘傳大學、朝陽科技大學、高雄醫學大學、樹德科技大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、長庚學校財團法人長庚科技大學、僑光科技大學、南開科技大學、聖約翰科技大學、嶺東科技大學、義守大學

副本：電 2018-06-11 文  
交 17:20:21 章



裝



訂

線